

公司代码：688484

公司简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相关内容。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月25日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施股权登记日的公司总股本425,457,743股扣除公司回购专户现持有的股份1,752,889股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利84,740,970.80元，公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施权益分派的股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交股东会审议。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

☒适用 ☐不适用

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南芯科技	688484	无

1.2 公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁映珍	王蓉
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1201	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1201
电话	021-50182236	021-50182236
传真	021-58309622	021-58309622
电子信箱	investors@southchip.com	investors@southchip.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

南芯科技是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供高性能、高品质与高经济效益的完整解决方案。

公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片（含有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、锂电管理芯片、显示电源管理芯片、其他移动设备电源管理芯片）、智慧能源电源管理芯片、通用电源管理芯片、汽车电子芯片，通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具、机器人等工业领域及车载领域。

2. 主要产品

产品类别		产品简介
移动设备电源管理芯片	有线充电管理芯片	采用降压/升压/开关电容等拓扑进行电压电流的转换控制，支持从 10W 到 300W 的充电功率。产品支持单串到多串的电池供电系统，并且包括多串电池升降压的充放电管理。
	无线充电管理芯片	利用电磁感应原理，在没有实体电线连接的情况下，通过控制初

	片	级和次级线圈感应产生的电流，将能量从发射端无接触传输到接收端，并通过无线通信协议对传输能量进行控制，从而为用电设备进行安全充电。公司目前量产的产品包括无线充电发射端、接收端及收发一体芯片。
	锂电管理芯片	实现对锂电池电芯充放电状态的监测和保护，对电量进行计量和管理，避免电芯出现过充、过放、温度过高等异常情况，提高电芯性能和使用寿命。
	显示电源管理芯片	专门为显示屏面板提供稳定驱动电源的芯片，目前公司量产的产品主要应用消费电子屏幕领域。
	其他电源管理芯片	针对移动设备、智能穿戴设备提供升压/降压/开关等电源管理功能，集成过压、过流和过温等保护功能，提高设备的使用安全和可靠性。
智慧能源电源管理芯片	AC-DC 控制芯片	实现交流电向直流电转换的控制芯片；通过整流控制器将工频交流电转化为脉动直流电，再通过滤波电路将脉动直流中的交流成分滤除，并通过高频开关及负反馈系统进行控制，对整流后的直流电压进一步进行调制和稳压。
	智能控制芯片	在系统中实现通讯、存储、反充控制等功能，具备数字运算功能的数模混合控制芯片；可实现充电器和设备端之间就各自所支持的协议、充电能力、所需充电功率等进行通讯，实时传递状态信息，并进行相应的充电申请和实时反馈控制。
	全集成芯片	公司自研的全集成反激方案 POWERQUARK®，将原边控制器、高压 GaN、隔离通讯、次级 SR 控制器和协议这五种独立功能集成到同一颗芯片。高集成度带来了更高转换效率的同时，也减小了充电头产品的体积。
通用电源管理芯片	通用充电管理芯片	包括开关充电芯片和线性充电芯片，对单节和多节锂电池进行充电管理，广泛应用在各种消费和工业市场领域，为便携式设备进行充电。
	DC-DC 芯片	通过高频、周期性控制电力电子开关器件的开关，将输入直流电压转换为另一个直流电压，并通过负反馈系统控制，实现输出电

		压调整稳压的功能，广泛应用在消费、工业等各领域。
汽车电子 电源管理 芯片	车载电源管理芯片	芯片为车上的用电器件提供合适的电源电压，将原始的车载电源电压，或者前级的电源芯片输出转换为后级用电器所需要的电压，并提供相应的保护功能。产品包括 DC-DC 芯片，线性电压芯片，车载充电芯片和专用电源管理芯片，广泛应用于智能座舱、车载充电模块、智能驾驶和车身控制器中。
	车载智能驱动芯片	用于车身控制器或者智能配电单元内，可以控制后级负载通断的半导体开关，根据负载和功能的不同，有高边开关、低边开关、半桥驱动、全桥驱动、电子保险丝等不同芯片种类。与传统的继电器和保险丝相比，半导体驱动芯片可以提供更好的负载控制，更安全可靠的实现断电操作，并且在体积和成本上都得到优化。

公司致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片设计厂商，专注于为消费电子、工业和汽车电子领域提供高性能的电源和电池管理解决方案。依托强大的研发实力、技术创新和严格的质量管控体系，助力国产芯片的自主可控发展，并提升公司产品在国际市场的竞争力。通过与晶圆制造、封装测试等供应商建立高效的合作机制，增强供应链的稳定性。同时，与终端品牌大客户的紧密合作使公司能够快速响应市场变化，实现对现有产品的创新和迭代，不断丰富产品矩阵。

展望未来，公司将持续深化技术积累，增加研发投入，不断升级现有产品，持续扩充产品线。继续巩固在消费电子市场中的竞争优势，同时在工业和汽车电子领域实现更广泛的业务布局，以实现成为全球模拟与嵌入式芯片领域领导者的愿景。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用的经营模式为行业同行的 Fabless 模式，主要专注于芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

1、研发模式

公司采用 Fabless 的经营模式，产品设计及研发是公司业务的核心。公司高度重视研发创新体制的建设与管理，长期致力于建立规范化的产品研发流程及质量控制体系，确保各产品系列在研发的各个阶段均能够实现优质的产品设计、有效的质量保障及可靠的风险管理。公司具体研发流程包括立项阶段、项目设计阶段、产品验证及量产阶段等业务流程，确保产品的研发和验证过程都得以有效的控制和管理。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售,通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试,公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动,灵活高效等特点。在 Fabless 模式中,公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控,产品的生产则采用委外加工的模式完成,即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前,公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务,公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,即公司既通过经销商销售产品,又向终端厂商直接销售产品。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户,经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1) 所属行业

公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,所处行业属于集成电路设计行业。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》所规定的鼓励类产业,政府主管部门为工信部,行业自律性组织为中国半导体行业协会。

2) 行业发展概况

(1) 集成电路行业

半导体行业主要以集成电路为主,其他还包括光电子器件、传感器、分立器件。公司所属的集成电路行业,主要分为微处理器、模拟芯片、逻辑芯片、存储芯片。集成电路行业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

受人工智能与数据中心、5G 与通信、汽车电子和消费电子需求的推动,根据世界集成电路协会(WICA)的数据,2024 年全球半导体市场规模达 6,351 亿美元,同比增长达 19.8%。2025 年初,创新的架构和数据处理方式推动大模型进入下一阶段,数据处理范式优势逐渐凸显,将持续推动算力、存力的布局,下游应用如 AI PC, AI 手机, AI 耳机等新兴产品将迎来大规模应用,

带动半导体市场新的增长，预计 2025 年全球半导体市场规模将提升到 7,189 亿美元，同比增长 13.2%。长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。

我国是全球最大的集成电路需求市场，特别是对价值较高的高端芯片进口依赖仍较大，芯片进口金额远超出口金额，显示我国在芯片领域存在大量的进口替代空间。我国高端集成电路产业实现自主可控、进口替代，成为了亟待解决的问题。国家统计局公布的数据显示，2024 年中国的集成电路产量为 4,514 亿块，同比增长 22.2%。根据海关总署数据，2024 年，我国集成电路进口数量总额 5,492 亿块，同比上升 14.5%；出口数量总额 2,981 亿块，同比上升 11.3%；贸易逆差 2,511 亿块，同比上升 18.5%。

（2）模拟芯片行业

模拟芯片主要分为电源管理芯片、信号链芯片两大类，其呈现产品的生命周期较长，下游应用领域广泛且分散，是整个市场发展的晴雨表。得益于行业本身的技术积累和消费电子、汽车电子、工业控制、智能家居、智能安防等下游应用领域的发展，模拟芯片行业保持稳定发展。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）11 月份预测的数据，2024 年全球模拟芯片市场规模将实现 841 亿美元，较 2023 年同比增长 3.7%。从长期来看，随着人工智能、高性能运算、新能源汽车等领域需求增长，模拟芯片市场规模有望进一步扩大。

根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国模拟芯片行业市场调研及发展趋势预测报告》数据，预计 2024 年中国模拟芯片市场规模将达到 3,175.8 亿元。受益于新能源汽车、5G 通信、物联网等下游市场的发展以及电子设备数量及种类持续增长，中国模拟芯片市场需求不断增加，国产模拟芯片企业快速崛起，逐步打破国外垄断，设计和制造环节的竞争力逐渐增强，市场份额不断扩大。

根据 WSTS 数据，2022 年全球电源管理芯片市场规模为 408 亿美元，同比增长 10.9%。根据 IC Insights 的预测数据，预计 2024 年和 2025 年全球电源管理芯片市场规模分别将达到 480 亿美元和 526 亿美元，2023-2025 年 CAGR 为 8.8%。国外企业占据电源管理芯片市场全球 80%以上份额，以德州仪器(TI)、亚德诺 (ADI)、英飞凌(Infineon) 等为代表的国外企业在产品线完整性及整体技术水平上保持领先优势。国内本土电源管理芯片企业率先切入消费市场，在小功率消费电子领域逐步取代国外企业的市场份额，产品也从小功率向中大功率发展。随着技术水平的提升，国内各大品牌有向中高端市场进军的趋势。在电源管理芯片领域，电源管理芯片正朝着高效率、低损耗、集成化、数字化、智能化的方向发展，以满足不同应用领域的需求，如消费电子的轻薄短小需求和工业应用的高效率、低功耗要求。此外，在供应链自主可控发展及国内芯片竞争力提升

的背景下，国内电源管理芯片发展潜力巨大。

3) 主要下游应用市场

(1) 消费电子行业

公司的电源管理芯片产品在消费电子领域有广泛应用，包括智能手机、智能穿戴、笔记本/平板电脑、AR/VR 等产品。根据 IDC 数据统计，全球智能手机市场在 2024 年销量达到 12.4 亿部，较去年同期增长 6.4%，是智能手机市场经过两年下降周期后出现的复苏。同时，AI 赋能以智能手机为代表的消费电子已成为产业发展的共识，各家品牌厂商不断投入资源研发 AI 智能手机，利用本地运行的生成式人工智能模型，为用户提供实时翻译、照片处理、智能助手等功能。未来随着 AI 手机的硬件迭代，智能手机对运算类、存储类、电源管理类芯片需求将逐渐持续提升，对应的芯片市场发展具备成长潜力。

随着消费电子产品的快速更新换代，从传统的电脑、智能手机到新兴的智能穿戴设备如智能手表、耳机、智能音箱等，这些多样化的产品已成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。这些新兴智能设备终端成为消费电子领域电源管理芯片市场的又一增长驱动力。

新技术的应用带动产品形态的创新与发展，同样推动电源管理芯片市场的发展。通用化、小型化、高集成化和高效率化是当前电源适配器演进的关键趋势。GaN 材料的独特优势，如高功率密度、低损耗、高频率，使其能实现更高效的电力转换和更快的充电速度。集成 GaN 的充电器是迎合市场对电源适配器发展趋势的创新技术。这一创新技术的普及应用也推动着适配器端电源管理芯片竞争格局的演变。

(2) 汽车电子行业

2024 年，全球汽车电子行业在电动化与智能化的双轮驱动下持续增长。中国市场表现尤为突出，根据中商产业研究院数据，2024 年中国汽车电子市场规模预计达到 11,585 亿元，同比增长约 5.5%，较 2023 年的 10,973 亿元进一步扩张。这一增长得益于新能源汽车的快速渗透和智能化功能的加速普及。从全球视角看，前瞻产业研究院的行业报告显示，2024 年全球汽车芯片市场规模预计达到 758 亿美元。中国作为全球最大的汽车市场，占据全球汽车芯片需求的 30%，且国产替代进程加速，在中低端汽车芯片市场逐步获得突破，但在高端芯片领域仍依赖国际巨头。

电动化趋势对汽车电子芯片提出了新的需求。电机、电控和电池管理系统对功率半导体的需求显著高于传统燃油车，同时，电动车对芯片的数量和复杂度要求也明显高于传统燃油车，L3 级以上的智能汽车芯片需求甚至突破 3,000 颗/辆，约为传统燃油车的 5 倍。由于高压快充、动力电

池能量密度和安全性要求的提高，电源管理芯片在车载端应用的重要性凸显。

智能化趋势重塑汽车芯片的技术格局。高算力与异构集成被广泛需求，以满足多传感器融合和实时决策。智能汽车搭载的传感器数量显著增加，摄像头和激光雷达需求普及，5G-V2X 和车载以太网通信推动通信芯片需求增加。智能座舱从单一娱乐功能转向多屏交互、语音助手和 AR HUD 融合，未来的汽车将不仅仅是一种交通工具，更将成为一个集休闲、办公、娱乐于一体的“移动智能空间”。

汽车电动化和智能化为国内汽车半导体产业的发展提供了新的动能。在全球供应链重组和国际贸易环境变化的背景下，提升国内汽车半导体的自主研发和生产能力，不仅能够降低对外部供应链的依赖，也有助于推动国内半导体产业的整体技术水平和竞争力。

（3）工业应用

在工业领域，模拟芯片扮演着至关重要的角色，它们是实现信号处理、数据转换和电源管理等功能的核心组件。随着工业 4.0 的推进和智能制造的兴起，模拟芯片在提高系统性能、增强能效和优化成本效益方面展现出巨大的潜力。尽管 2024 年整体工业模拟芯片市场仍处在调整态势，但工业自动化、机器人、绿色能源等细分应用领域对高性能模拟芯片的需求增长。

随着 AI 产业的快速发展，数据中心对高效、稳定的电力供应和热管理提出了更高要求。电源管理芯片在确保系统稳定运行、提高能效和降低功耗方面发挥着关键作用。人工智能技术的应用推动工业电源管理芯片向高效化和集成化方向发展。第三代半导体材料（如 SiC、GaN）在高压、高频场景的应用加速，提升芯片能效。随着全球供应链的重组和国产化替代的推进，本土模拟芯片制造商有机会通过技术创新和产品差异化来抓住市场机遇。

4) 主要技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集、知识密集和资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒。

公司产品覆盖有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、DC-DC、AC-DC、协议芯片、锂电保护芯片、锂电计量芯片、PMIC、驱动芯片等，这些产品研发需要模拟电路、数字电路及软件开发的专业技术。国内模拟芯片设计工程师供给严重短缺，加之模拟电路设计经验依赖于大量实际工程项目的积累，因此进入模拟芯片设计领域专业技术壁垒高。

公司自成立至今紧紧围绕客户需求开发产品，为客户提供端到端的解决方案，通过大量的产品开发，不仅积累了模拟电路设计技术，还构建了数字电路设计、软件开发的能力，这构成了公

司研发高性能、集成度产品的竞争力。截至报告期末，公司累计获得 115 项授权专利和 25 项核心技术。

公司产品下游应用包括手机、笔记本电脑等高端消费领域，汽车及工业领域。其中手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高，且公司产品主要用于充电管理及电池管理，对安全及性能要求较高，对产品技术迭代的要求较高；汽车领域和工业应用场景对芯片的安全性和可靠性、产品质量有更高的要求，技术门槛要求更高

综上，公司所处行业存在较高的技术壁垒。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内，公司的显示电源管理芯片、锂电管理芯片、无线充电管理芯片和高集成度的有线充电管理芯片获得市场高度认可，在智能手机领域各大客户出货量增长迅速，进一步巩固公司在消费电子领域电源管理芯片国内领先的行业地位。

同时，公司持续加大汽车电子芯片的研究与开发，报告期内，公司汽车电子芯片产品不仅在原有客户出货量大幅增长，同时新产品和新客户导入都实现突破。2024 年公司凭借高性能的车规电源产品及高质量的产品交付，荣获安波福“卓越贡献奖”。

2024 年，公司不断加强自身在消费电子领域的竞争力，同时汽车电子芯片增长发力，加速重点布局多个工业应用场景的产品，逐渐走向模拟行业领域的平台型公司。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 第三代半导体材料 GaN 应用趋势更明显

凭借开关速度快、功率密度高、高频等特点，GaN 在消费电子快充领域得到充分应用，集成 GaN 的电源适配器体积小，携带方便，输出功率高，实现充电效率高，在高端机型日益广泛应用。2024 年，GaN 应用从消费电子领域拓展至新兴应用领域。随着 AI 算力需求激增，GaN 器件在数据中心电源管理中成为关键。其高频特性支持动态电压调节，使服务器电源效率提升获得突破，同时可以有效降低散热能耗。GaN 的耐高压特性支持其在电动汽车 800V 高压平台中应用加速渗透，车载 DC-DC 转换器和 OBC 采用 GaN 后充电速度和充电效率有效提升。光伏逆变器中，GaN 与 MPPT（最大功率点跟踪）算法的结合，使系统转换效率达到 98.5%，推动光伏发电成本下降。

头部企业加速 GaN 技术的整合。自 2023 年以来，半导体行业头部企业通过并购方式不断整合 GaN 技术，如英飞凌、MACOM 通过收购 GaN 技术抢占电动汽车、数据中心等新兴市场。2024 年，GaN 技术行业整合、产业链协同进一步延续。2024 年 1 月，日本巨头瑞萨收购美国 GaN 功

率半导体厂商 Transphorm，澳大利亚 GaN 激光器厂商 BluGlass 收购 GaN 晶圆厂。基于自身不断演进的技术优势和头部企业加速布局，GaN 的多领域应用成为必然的发展趋势。

（2）电动化和智能化驱动汽车电子芯片快速发展

新能源汽车的快速发展直接推动了功率半导体和电源管理芯片的需求。与传统燃油车相比，新能源汽车的电力系统复杂度显著提升，需要更多芯片支持电池管理、电机控制、充电系统等核心功能。IGBT（绝缘栅双极型晶体管）和 SiC（碳化硅）器件因具备高效率、耐高压特性，成为电动汽车逆变器、充电桩等关键部件的核心。随着 800V 高压平台普及，对低损耗、高集成度的电源芯片需求持续增长。新能源车电池管理系统（BMS）、DC-DC 转换器要求在更极端温度、振动环境下具备更高的可靠性能。

智能化催生域控芯片与传感器芯片爆发式增长。传统分布式架构向“中央计算+区域控制”技术路径演进，带动域控制芯片需求增长。传感器芯片如摄像头、毫米波雷达、激光雷达、惯性导航等传感器芯片，是实现环境感知的核心，成为智能化汽车产业市场增量的必要构成。车载以太网、5G-V2X 等通信技术推动高速接口芯片需求，而智能座舱需要高性能 SoC 支持多屏交互与语音识别。智能化汽车打开了模拟芯片在车载领域新的发展机遇。

（3）人工智能为模拟芯片打开了新的市场空间

人工智能技术的快速迭代与规模化应用，正在重塑全球半导体产业格局，而计算电源管理芯片作为支撑 AI 算力与能效平衡的核心组件，迎来前所未有的发展机遇。大量数据中心的建设带动服务器高压 AC-DC、多相控制器、DrMos、DC-DC 等芯片需求激增。边缘计算催生端设备电源系统新的发展趋势，如 AI PC 因更高的计算性能，功耗和电流需求显著增加，传统单相电源方案无法满足高效、稳定供电的要求，需要多相电源来满足高计算性能的供电要求；AI 手机则要求更高电池容量和更低功耗，更高精度的电能使用管理，这将推动 AI 智能手机充电管理芯片往更高充电效率的技术应用、PMIC 芯片更多通道更精细的电流动态调整方向发展。AI 的普及为电源管理芯片市场带来新的增量。

智能驾驶、工业自动化、人形机器人等产业的发展，驱动传感器芯片市场规模增长。随着智能驾驶系统需求的爆发式增长，上游传感器、摄像头、雷达等设备的市场需求也随之激增。智能化车身电子系统，如智能车灯、电子后视镜等，在更多车型中得到应用，同样增加了对模拟芯片的需求。工业自动化的推进和人形机器人的普及打开了模拟芯片新的发展空间。2023 年中国工业机器人安装量达 27.6 万台，占全球市场的 51%。据《人形机器人产业研究报告》预测，到 2029 年，中国人形机器人市场规模有望扩大至 750 亿元，占据全球市场的 32.7%。机器人的环境感知、

执行运动需要各类传感芯片、信号转换和处理芯片，其关节的执行需要通信接口芯片、多通道的 PMIC 芯片、电机驱动和控制芯片，电池管理、动态调压、充电管理等也是必备的电源管理芯片需求。此外，人工智能的推广应用使得机器人市场呈现多元化发展趋势，如医疗、教育、家庭服务等领域的机器人应用场景，也将为模拟芯片创造更多的应用机会，为模拟芯片提供广阔的市场空间。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减 (%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	4,638,029,585.03	4,461,859,875.30	3.95	2,304,329,977.95	2,304,320,038.06
归属于上市公司股东的净资产	3,927,859,276.30	3,699,036,849.77	6.19	1,074,254,963.73	1,074,245,023.84
营业收入	2,567,209,885.53	1,780,402,270.59	44.19	1,300,780,807.00	1,300,780,807.00
归属于上市公司股东的净利润	306,901,180.43	261,357,464.90	17.43	246,210,346.95	246,200,407.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,225,466.82	251,140,676.92	19.54	235,714,735.16	235,704,795.27
经营活动产生的现金流量净额	443,324,798.02	208,167,251.04	112.97	349,912,394.38	349,912,394.38
加权平均净资产收益率 (%)	8.01	8.77	减少 0.76个 百分点	25.63	25.63
基本每股收益 (元 / 股)	0.72	0.64	12.50	0.68	0.68
稀释每股收益 (元 / 股)	0.72	0.63	14.29	0.68	0.68
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.01	16.43	增加 0.58个 百分点	14.32	14.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	601,849,810.78	648,245,981.06	649,003,458.00	668,110,635.69
归属于上市公司股东的净利润	100,550,733.49	104,603,023.58	66,630,183.33	35,117,240.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,031,032.00	105,930,294.49	62,852,509.11	31,411,631.22
经营活动产生的现金流量净额	75,283,438.72	192,136,192.80	166,655,074.10	9,250,092.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					17,922		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					18,903		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

阮晨杰	0	72,780,573	17.11	72,780,573	无	0	境内自然人
上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）	0	51,390,183	12.08	51,390,183	无	0	其他
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	-4,254,577	20,523,612	4.82	0	无	0	国有法人
安克创新科技股份有限公司	0	18,910,720	4.44	0	无	0	境内非国有法人
深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）	-7,411,554	16,167,366	3.80	0	冻结	2,400,000	其他
拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司—杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）	-6,319,823	13,861,567	3.26	0	无	0	其他
上海晨晖创业投资管理有限公司—上海浦软晨汇创业投资中心（有限合伙）	-7,582,774	11,969,934	2.81	0	无	0	其他
维沃移动通信有限公司	-4,254,577	8,213,773	1.93	0	无	0	境内非国有法人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	-2,071,546	6,474,828	1.52	0	无	0	其他
上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）	0	6,160,526	1.45	6,160,526	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人阮晨杰先生为上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司—杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）与拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司—苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

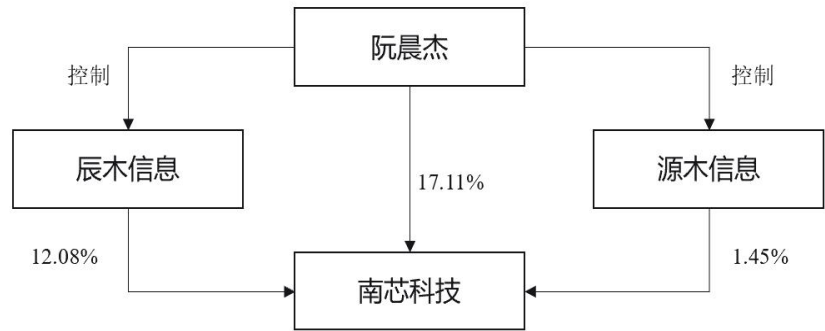
☐适用 ☒不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

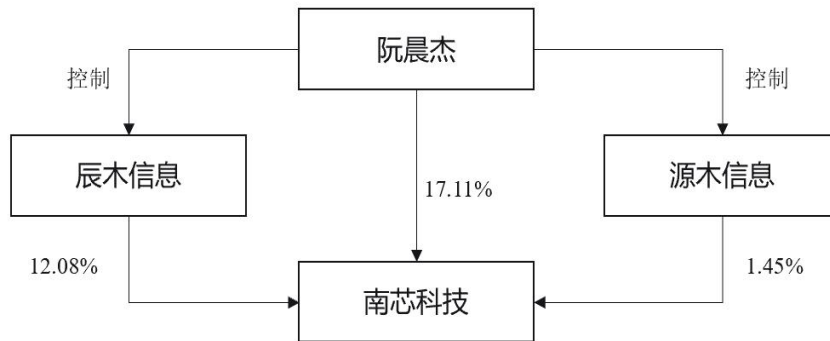
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5、公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 2,567,209,885.53 元，较去年同比增长 44.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 306,901,180.43 元，较去年同期增长 17.43%；报告期末，公司总资产 4,638,029,585.03 元，较上期期末增长 3.95%；归属于上市公司股东的净资产 3,927,859,276.30 元，较上年度末增长 6.19%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用